

通富微电子股份有限公司与厦门市海沧区人民政府签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本协议仅为双方建立战略合作关系的初步架构，尚不具备法律约束力。具体合作内容、方案，公司需根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序后，另行签署正式协议，但能否就具体项目达成合作并签署正式协议存在一定的不确定性。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

为抓住厦门及华南地区先进封装市场的机遇期，利用厦门市海沧区人民政府（以下简称：海沧区）在区位、政策、资本和产业生态建设的综合优势，结合通富微电子股份有限公司（以下简称：通富微电或公司）在先进封测技术、市场、人才、运营等方面的优势，2017年6月26日，通富微电与海沧区签署了《战略合作协议》。

一、《战略合作协议》的主要内容

通富微电与海沧区拟共同投资70亿元，在厦门（海沧）建设符合国家集成电路产业发展规划、符合厦门集成电路产业发展规划纲要的集成电路先进封装测试企业（以下简称：项目）。主要开展以Bumping、WLCSP、CP、FC、SiP及三、五族化合物等产品为主的封装测试、研发、制造和销售。项目将根据市场情况分三期进行实施，发挥重大项目落地的引领带动作用，进一步优化厦门集成电路产业链布局。

发挥通富微电在先进封测技术、市场、人才、运营等方面的优势，结合厦门产

业链、市场需求，为产业链上下游企业提供先进封测技术支撑与服务。

海沧区将为项目提供产业链、市场引导、投资、完善的基础设施配套条件，并在厂房建设、产业基金、银行信贷、人才引进、人才住房和子女教育、技术管理人员生活配套、劳动力招募、水电力等方面提供支持，并协助项目落地。

二、海沧区情况介绍

厦门市海沧区人民政府根据《国家集成电路产业发展规划纲要》、《厦门市集成电路产业发展规划纲要》、《厦门市集成电路产业发展规划海沧区实施方案》等文件精神，将集成电路产业作为战略性主导产业进行谋划。结合国内外产业发展态势和厦门海沧实际，按照“全市一盘棋、差异化布局”的集成电路产业发展定位，重点发展包括集成电路设计、封装测试，及重点产品导向的集成电路制造业等领域。海沧具有毗邻台湾和国家级台商投资区的区位优势，依托良好的生态环境、后发优势，全力打造具有国际竞争力的集成电路产业发展环境，形成具有海沧特色的集成电路产业集群。

三、战略合作对公司的影响

战略合作有利于公司抓住厦门及华南地区先进封装市场的机遇期，加快公司进入国际高端封装测试领域的进度，有效降低项目运营初期的投资风险，对公司扩大生产规模、调整产品结构、提升技术水平将产生积极作用。

四、风险提示

本协议仅为双方建立战略合作关系的初步架构，尚不具备法律约束力。具体合作内容、方案，公司需根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序后，另行签署正式协议，但能否就具体项目达成合作并签署正式协议存在一定的不确定性。公司将根据合作进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《厦门市海沧区人民政府与通富微电子股份有限公司战略合作协议》

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2017年6月26日